

HIMax®

Módulo digital de saída Manual





Todos os produtos HIMA mencionados neste manual estão protegidos pela marca registrada da HIMA. A não ser que seja mencionado de outra forma, isso também se aplica aos outros fabricantes e seus produtos mencionados.

Todos os dados e avisos técnicos neste manual foram elaborados com o máximo de cuidado, considerando medidas de controle de garantia de qualidade efetiva. Em caso de dúvidas, dirija-se diretamente à HIMA. A HIMA ficaria grata por quaisquer sugestões, p. ex., informações que ainda devem ser incluídas no manual.

Os dados técnicos estão sujeitos a alterações sem notificação prévia. A HIMA ainda se reserva o direito de modificar o material escrito sem aviso prévio.

Informações mais detalhadas encontram-se na documentação no CD-ROM e na nossa homepage em http://www.hima.com.

© Copyright 2011, HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Todos os direitos reservados.

Contato

Endereço da HIMA:

HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Postfach 1261

D-68777 Brühl

Tel.: +49 6202 709-0

Fax: +49 6202 709-107

E-Mail: info@hima.com

Índice	Alterações		Tipo de alteração	
de revisões		técnica	redacional	
4.00	Adaptado ao SILworX V4 Edição em português (traduzida)			

Índice

1	Introdução	5
1.1	Estrutura e utilização do manual	5
1.2	Grupo alvo	
1.3	Convenções de representação	
1.3.1	Avisos de segurança	
1.3.2	Avisos de utilização	
2	Segurança	8
2.1	Utilização prevista	8
2.1.1	Requisitos de ambiente	8
2.1.2	Medidas de proteção contra ESD	8
2.2	Perigos residuais	9
2.3	Medidas de precaução de segurança	9
2.4	Informações para emergências	9
3	Descrição do produto	10
3.1	Função de segurança	11
3.1.1	Reação em caso de erro	11
3.2	Volume de fornecimento	11
3.3	Placa de identificação	11
3.4	Estrutura	12
3.4.1	Diagrama de blocos	13
3.4.2	Indicador	14
3.4.3	Indicador de status do módulo	15
3.4.4	Indicador de barramento de sistema	16
3.4.5	Indicador de E/S	16
3.5	Dados do produto	17
3.6	Connector Boards	19
3.6.1	Codificação mecânica de Connector Boards	19
3.6.2	Codificação de Connector Boards X-CB 009 5X	20
3.6.3	Connector Boards com bornes aparafusados	
3.6.4	Atribuição de bornes de Connector Boards com bornes aparafusados	
3.6.5	Connector Boards com conector de cabo	24
3.6.6	Atribuição de conectores de Connector Boards com conector de cabo	25
3.7	Cabo de sistema X-CA 006	26
3.7.1	Codificação do conector de cabo	27

Colocação em funcionamento	40
Montagem	28
Ligação de saídas não utilizadas	28
Instalação e desinstalação do módulo	29
Montagem de uma Connector Board	29
Instalação e desinstalação de um módulo	31
Configuração do módulo no SILworX	33
O registro Module	34
O registro I/O Submodule DO32_51	
·	
Operação	42
Operação	42
Diagnóstico	42
Manutenção preventiva	43
Medidas de manutenção preventiva	43
Carregar o sistema operacional	43
Repetição da verificação	43
Colocação fora de serviço	44
Transporte	45
Eliminação	46
Anexo	47
•	
	Montagem Ligação de saídas não utilizadas Instalação e desinstalação do módulo

X-DO 32 51 1 Introdução

1 Introdução

O presente manual descreve as características técnicas do módulo e a sua utilização. O manual contém informações sobre a instalação, a colocação em funcionamento e a configuração do SILworX.

1.1 Estrutura e utilização do manual

O conteúdo deste manual é parte da descrição do hardware do sistema eletrônico programável HIMax.

O manual é dividido nos seguintes capítulos principais:

- Introdução
- Segurança
- Descrição do produto
- Colocação em funcionamento
- Operação
- Manutenção preventiva
- Colocação fora de serviço
- Transporte
- Eliminação

Adicionalmente devem ser observados os seguintes documentos:

Nome	Conteúdo	Nº do documento
Manual de sistema HIMax	Descrição do Hardware do sistema HIMax	HI 801 242 P
Manual de segurança HIMax	Funções de segurança do sistema HIMax	HI 801 241 P
Manual de comunicação HIMax	Descrição da comunicação e dos protocolos	HI 801 240 P
Ajuda Online SILworX (OLH)	Operação do SILworX	-
Primeiros passos	Introdução ao SILworX	HI 801 239 P

Tabela 1: Manuais adicionalmente em vigor

Os manuais atuais encontram-se na homepage da HIMA em www.hima.com. Com ajuda do índice de revisão na linha de rodapé, a atualidade de manuais eventualmente disponíveis pode ser comparada à versão na internet.

1.2 Grupo alvo

Este documento dirige-se a planejadores, projetistas e programadores de sistemas de automação, bem como pessoas autorizadas para colocação em funcionamento, operação e manutenção dos equipamentos e do sistema. Pressupõem-se conhecimentos especializados na área de sistemas de automatização direcionados à segurança.

HI 801 271 P Rev. 4.00 Página 5 de 52

1 Introdução X-DO 32 51

1.3 Convenções de representação

Para a melhor legibilidade e para clarificação, neste documento valem as seguintes convenções:

Negrito Ênfase de partes importantes do texto.

Denominações de botões, itens de menu e registros no SILworX

que podem ser clicados.

Itálico Parâmetros de sistema e variáveis

Courier Introdução de dados tal qual pelo usuário

RUN Denominações de estados operacionais em letras maiúsculas Cap. 1.2.3 Notas remissivas são híperlinks, mesmo quando não são

especialmente destacadas. Ao posicionar o cursor nelas, o mesmo muda sua aparência. Ao clicar, o documento salta

para o respectivo ponto.

Avisos de segurança e utilização são destacados de forma especial.

1.3.1 Avisos de segurança

Os avisos de segurança no documento são representados como descrito a seguir. Para garantir o menor risco possível devem ser observados sem excepção. A estrutura lógica é

- Palavra sinalizadora: Perigo, Atenção, Cuidado, Nota
- Tipo e fonte do perigo
- Consequências do perigo
- Como evitar o perigo

A PALAVRA SINALIZADORA



Tipo e fonte do perigo! Consequências do perigo Como evitar o perigo

O significado das palavras sinalizadoras é

- Perigo: No caso de não-observância resultam lesões corporais graves até a morte
- Atenção: No caso de não-observância há risco de lesões corporais graves até a morte
- Cuidado: No caso de não-observância há risco de lesões corporais leves
- Nota: No caso de não-observância ha risco de danos materiais

NOTA



Tipo e fonte dos danos! Como evitar os danos

Página 6 de 52 HI 801 271 P Rev. 4.00

X-DO 32 51 1 Introdução

Avisos de utilização 1.3.2 Informações adicionais são estruturadas de acordo com o seguinte exemplo: **i** Neste ponto está o texto das informações adicionais. Dicas úteis e macetes aparecem no formato: **DICA**

Neste ponto está o texto da dica.

HI 801 271 P Rev. 4.00 Página 7 de 52 2 Segurança X-DO 32 51

2 Segurança

É imprescindível ler informações de segurança, avisos e instruções neste documento. Apenas utilizar o produto observando todos os regulamentos e normas de segurança.

Este produto é operado com SELV ou PELV. Do módulo em si não emana nenhum perigo. Utilização na área Ex é permitida apenas com medidas adicionais.

2.1 Utilização prevista

Componentes HIMax são previstos para a instalação de sistemas de comando direcionados à segurança.

Para a utilização de componentes no sistema HIMax devem ser satisfeitos os seguintes requisitos.

2.1.1 Requisitos de ambiente

Tipo de requisito	Faixa de valores
Classe de proteção	Classe de proteção III conforme IEC/EN 61131-2
Temperatura ambiente	0+60 °C
Temperatura de armazenamento	-40+85 °C
Contaminação	Grau de contaminação II conforme IEC/EN 61131-2
Altura de instalação	< 2000 m
Caixa	Padrão: IP 20
Tensão de alimentação	24 VDC

Tabela 2: Requisitos de ambiente

Condições de ambiente diferentes das indicadas neste manual podem levar a avarias operacionais do sistema HIMax.

2.1.2 Medidas de proteção contra ESD

Apenas pessoal com conhecimentos sobre medidas de proteção contra ESD pode efetuar alterações ou ampliações do sistema ou a substituição de módulos.

NOTA



Danos no equipamento por descarga eletrostática!

- Usar para os trabalhos um posto de trabalho protegido contra descarga eletrostática e usar uma fita de aterramento.
- Guardar o aparelho protegido contra descarga eletrostática,
 p. ex., na embalagem.

Página 8 de 52 HI 801 271 P Rev. 4.00

X-DO 32 51 2 Segurança

2.2 Perigos residuais

Do módulo HIMax em si não emana nenhum perigo.

Perigos residuais podem ser causados por:

- Erros do projeto
- Erros no programa de aplicação
- Erros na fiação

2.3 Medidas de precaução de segurança

Observar as normas de segurança em vigor no local de utilização e usar o equipamento de proteção prescrito.

2.4 Informações para emergências

Um sistema de comando HIMax é parte da tecnologia de segurança de uma instalação. A falha do sistema de comando coloca a instalação no estado seguro.

Em casos de emergência é proibida qualquer intervenção que impeça a função de segurança dos sistemas HIMax.

HI 801 271 P Rev. 4.00 Página 9 de 52

3 Descrição do produto

O módulo padrão X-DO 32 51 é um módulo de saída digital e destina-se à utilização em sistema eletrônico programável (PES) HIMax.

O módulo pode ser utilizado em todos os slots do suporte básico, exceto nos slots para os módulos de barramento de sistema, maiores detalhes no Manual de sistema HI 801 242 P.

O módulo está equipado com 32 saídas digitais que podem receber cargas de uma corrente nominal de até 0,5 A por canal. Com nível High (nível H), na respectiva saída haverá uma tensão no valor da tensão de alimentação.

As saídas são adequadas para a ligação de cargas ôhmicas, indutivas, capacitivas e lâmpadas.

O módulo padrão pode ser operado junto com módulos direcionados à segurança em um suporte básico.

O módulo padrão é sem retroalimentação para os módulos direcionados à segurança. Isso inclui especialmente CEM, segurança elétrica, comunicação para X-SB e X-CPU e o programa de aplicação.

O módulo e a Connector Board são codificados mecanicamente, veja Capítulo 3.6.1. Assim evita-se que um módulo direcionado à segurança seja substituído por um módulo padrão.

As normas pelas quais os módulos e o sistema HIMax são verificados e certificados podem ser consultadas no Manual de segurança HI 801 241 P.

Página 10 de 52 HI 801 271 P Rev. 4.00

3.1 Função de segurança

O módulo não realiza nenhuma função relacionada à segurança.

Cada interruptor de um canal pode ser desligado individualmente via barramento de sistema (barramento de E/S) ou pelo segundo caminho de desligamento independente (Watchdog).

Os parâmetros e status do módulo não podem ser utilizados para funções de segurança.

3.1.1 Reação em caso de erro

No caso de um erro de canal, o canal afetado é desligado. Em caso de erros de módulo, todas as saídas são desligadas.

No caso da queda dos barramentos de sistema, as saídas são colocadas no estado sem energia.

O módulo ativa o LED Error na placa frontal.

3.2 Volume de fornecimento

O módulo precisa para a operação de uma Connector Board compatível. Ao usar um FTA, um cabo de sistema é necessário para conectar a Connector Board com o FTA. As Connector Boards, o cabo de sistema e os FTAs não fazem parte do volume de fornecimento do módulo.

A descrição das Connector Boards ocorre no Capítulo 3.6, a dos cabos de sistema no Capítulo 3.7. Os FTAs são descritos em manuais separados.

3.3 Placa de identificação

A placa de identificação contém os seguintes dados importantes:

- Nome do produto
- Marca de certificação
- Código de barras (código 2D ou traços)
- Número de peça (Part-No.)
- Índice de revisões do hardware (HW-Rev.)
- Índice de revisões do software (SW-Rev.)
- Tensão de operação (Power)
- Dados Ex (se cabível)
- Ano de fabricação (Prod-Year:)



Figura 1: Placa de identificação, como exemplo

HI 801 271 P Rev. 4.00 Página 11 de 52

3.4 Estrutura

O módulo está equipado com 32 saídas digitais. As saídas não são galvanicamente separadas da tensão de alimentação nem entre si.

O módulo está equipado com uma limitação de corrente que limita a corrente de todas as 32 saídas. Além disso, cada saída é protegida contra sobrecarga.

Se a limitação de corrente detectar uma sobrecarga, todas as saídas são desligadas e após dez segundos são religadas. Se a sobrecarga continuar, todas as saídas voltam a ser desligadas por dez segundos. Este procedimento é repetido até não mais haver sobrecarga.

Em caso de sobrecarga de uma saída, todas as saídas são desligadas e após dez segundos voltam a ser ligadas. Se a sobrecarga continuar, as saídas voltam a ser desligadas por dez segundos. Este procedimento é repetido até não mais haver sobrecarga.

Se o religamento cíclico após sobrecarga deve ser impedido, isso deve ser realizado no programa de aplicação.

O sistema de processadores do módulo de E/S direcionado à segurança comanda e supervisiona o nível de E/S. Os dados e estados do módulo de E/S são transmitidos aos módulos de processador mediante o barramento de sistema redundante. O barramento de sistema é configurado como redundante por motivos da disponibilidade. A redundância apenas está garantida se ambos os módulos do barramento de sistema foram encaixados no suporte básico e configurados no SILworX.

LEDs indicam o status das saídas digitais no indicador, veja Capítulo 3.4.2.

Página 12 de 52 HI 801 271 P Rev. 4.00

3.4.1 Diagrama de blocos

O seguinte diagrama de blocos mostra a estrutura do módulo:

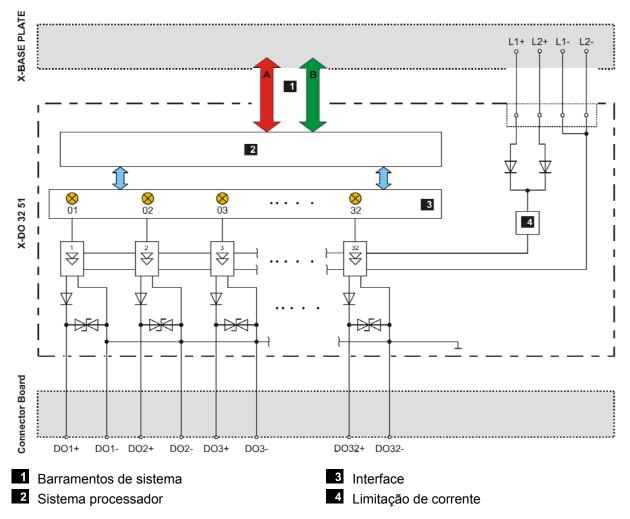


Figura 2: Diagrama de blocos

HI 801 271 P Rev. 4.00 Página 13 de 52

3.4.2 Indicador

A figura a seguir reproduz o indicador do módulo:

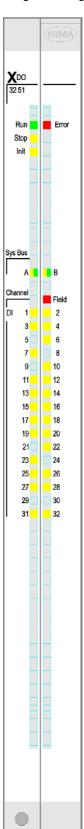


Figura 3: Indicador

Página 14 de 52 HI 801 271 P Rev. 4.00

Os diodos luminosos indicam o estado operacional do módulo.

Os diodos luminosos do módulo são divididos em três categorias:

- Indicador de status do módulo (Run, Error, Stop, Init)
- Indicador de barramento de sistema (A, B)
- Indicador E/S (DO 1...32)

Ao ligar a tensão de alimentação sempre ocorre um teste dos diodos luminosos no qual por um breve momento todos os diodos luminosos acendem.

Definição das frequências de piscar:

Na tabela a seguir são definidas as frequências de piscar dos LEDs:

Nome	Frequência de piscar
Piscar1	liga longo (aprox. 600 ms), desliga longo (aprox. 600 ms)
Piscar2	liga curto (aprox. 200 ms), desliga curto (aprox. 200 ms), liga curto (aprox. 200 ms), desliga longo (aprox. 600 ms)
Piscar x	Comunicação Ethernet: Piscando no ritmo da transmissão de dados

Tabela 3: Frequências de piscar dos diodos luminosos

3.4.3 Indicador de status do módulo

Estes diodos luminosos estão montados na parte superior da placa frontal.

LED	Cor	Status	Significado
Run	Verde	Liga	Módulo no estado RUN, operação normal
		Piscar1	Módulo no estado
			STOP/OS_DOWNLOAD ou
			RUN/UP STOP (só para módulos de processador)
		Desliga	Módulo não no estado RUN,
			observar os demais LEDs de status
Error	Vermelho	Liga/Piscar1	A falha interna do módulo detectada mediante auto-teste, p. ex., falha de hardware, software ou falhas da alimentação com tensão. Falhas ao carregar o sistema operacional
		Desliga	Operação normal
Stop	Amarelo	Liga	Módulo no estado STOP/VALID CONFIGURATION
		Piscar1	Módulo no estado STOP/INVALID CONFIGURATION ou STOP/OS_DOWNLOAD
		Desliga	Módulo não está no estado STOP, observar os demais LEDs de status
Init	<u>Amarelo</u>	Liga	Módulo no estado INIT
		Piscar1	Módulo no estado LOCKED
		Desliga	O módulo não está no estado INIT nem em LOCKED, observar os demais LEDs de status

Tabela 4: Indicador de status do módulo

HI 801 271 P Rev. 4.00 Página 15 de 52

3.4.4 Indicador de barramento de sistema

Os diodos luminosos para o indicador de barramento de sistema possuem a inscrição *Sys Bus*.

LED	Cor	Status	Significado
Α	Verde	Liga	Conexão lógica e física ao módulo de barramento de sistema no slot 1
		Piscar1	Sem conexão ao módulo de barramento de sistema no slot 1
	Amarelo	Piscar1	Conexão física ao módulo de barramento de sistema no slot 1 estabelecida
			Sem conexão a um módulo processador (redundante) na operação de sistema
В	Verde	Liga	Conexão lógica e física ao módulo de barramento de sistema no slot 2
		Piscar1	Sem conexão ao módulo de barramento de sistema no slot 2
	Amarelo	Piscar1	Conexão física ao módulo de barramento de sistema no slot 2 estabelecida
			Sem conexão a um módulo processador (redundante) na operação de sistema
A+B	Desliga	Desliga	Sem conexão lógica e física aos módulo de barramento de sistema nos slots 1 e 2

Tabela 5: Indicador de barramento de sistema

3.4.5 Indicador de E/S

Os diodos luminosos do indicador de E/S possuem a inscrição Channel.

LED	Cor	Status	Significado
Channel	Amarelo	Liga	Nível High ativo
132		Piscar2	Falha de canal
		Desliga	Nível Low ativo
Field	Vermelho	Piscar2	Erro de campo em no mínimo um canal
		Desliga	Lado de campo sem erros

Tabela 6: Diodos luminosos do indicador de E/S

Página 16 de 52 HI 801 271 P Rev. 4.00

3.5 Dados do produto

Informações gerais	
Tensão de alimentação	24 VDC, -15%+20%, w _s ≤ 5%, SELV, PELV
Consumo de corrente	Mín. 0,5 A (espera)
	Max. 12,5 A
Temperatura de operação	0 °C+60 °C
Temperatura de armazenamento	-40 °C+85 °C
Umidade	máx. de 95% de umidade relativa, sem
	condensação
Grau de proteção	IP 20
Dimensões (H x L x P) em mm	310 x 29,2 x 230
Massa	aprox. 1,1 kg

Tabela 7: Dados do produto

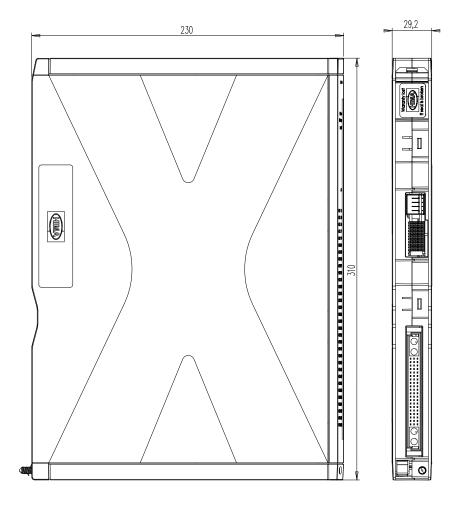


Figura 4: Vistas

HI 801 271 P Rev. 4.00 Página 17 de 52

Saídas digitais	
Quantidade de saídas (número de canais)	32, não galvanicamente separadas
Tensão de saída	L+ menos queda de tensão interna
Queda de tensão (com nível H)	1,8 V com 0,75 A corrente de saída
Corrente atribuída (com nível H)	0,5 A, faixa 00,6 A
Corrente total admissível do módulo	12 A
Corrente de fuga (com nível L)	5 μΑ
Limitação de corrente no caso de curto circuito	1,7 A, por Kanal
Desligamento por sobrecorrente	I > 0,8 A para t > 50 ms
Carga ôhmica	Até nom. Corrente atribuída 0,5 A
Carga indutiva	15 H
Carga capacitiva	100 μF
Carga de lâmpadas (24 V)	4 W
Proteção contra sobretensão das saídas, transiente	33 V (máx. 43 V)
Nível das saídas	
Com nível L	máx. 1 V com L+ = 24 V (carga mín. 200 kΩ)
Com nível H	mín. 22,2 V com L+ = 24 V (carga máx. 32 Ω)
Tempo de comutação dos canais (com carga ôhmica)	≤ 100 µs
Pulsos teste (com carga ôhmica)	200 μs
Comportamento com sobrecarga	Desligamento da saída afetada com religamento cíclico

Tabela 8: Dados das saídas digitais

Página 18 de 52 HI 801 271 P Rev. 4.00

3.6 Connector Boards

Uma Connector Board conecta o módulo ao nível de campo. O módulo e a Connector Board em conjunto formam uma unidade funcional. Antes da instalação do módulo, montar a Connector Board no slot previsto.

Para o módulo estão disponíveis as seguintes Connector Boards:

Denominação	Descrição
X-CB 009 51	Connector Board com bornes aparafusados
X-CB 009 52	Connector Board redundante com bornes aparafusados
X-CB 009 53	Connector Board com conector de cabo
X-CB 009 54	Connector Board redundante com conector de cabo

Tabela 9: Connector Boards disponíveis

3.6.1 Codificação mecânica de Connector Boards

Módulos de E/S e Connector Boards são codificados mecanicamente a partir da Revisão AS00 do hardware para impedir o equipamento com módulos de E/S incompatíveis. Pela codificação é excluído o equipamento incorreto e assim, eliminam-se as consequências para módulos redundantes e para o campo. Além disso, o equipamento com módulos incorretos não influencia o sistema HIMax, pois apenas módulos corretamente configurados no SILworX entram no modo RUN.

Módulos de E/S e as Connector Board correspondentes são equipados com uma codificação mecânica em forma de cunhas. As cunhas de codificação no conector F da Connector Board entram nos recessos do conector M do módulo de E/S, veja Figura 5.

Módulos de E/S codificados apenas podem ser inseridos nas Connector Boards correspondentes.

HI 801 271 P Rev. 4.00 Página 19 de 52

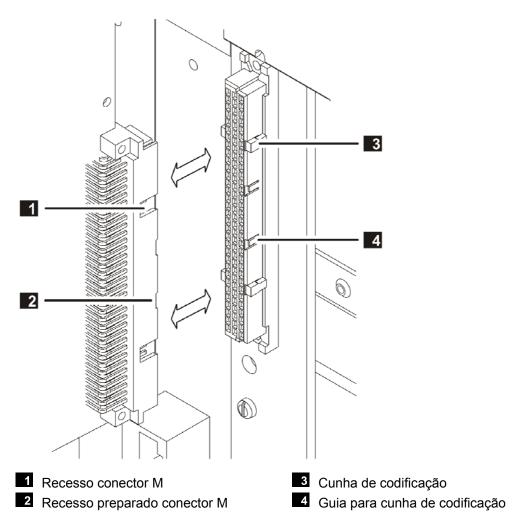


Figura 5: Exemplo de uma codificação

Módulos de E/S codificados apenas podem ser colocados em Connector Boards não codificadas. Módulos de E/S não codificados não podem ser colocados em Connector Boards codificadas.

3.6.2 Codificação de Connector Boards X-CB 009 5X

a7	a13	a20	a26	с7	c13	c20	c26
Х	Х	Х				Х	

Tabela 10: Posição das cunhas de codificação

Página 20 de 52 HI 801 271 P Rev. 4.00

3.6.3 Connector Boards com bornes aparafusados

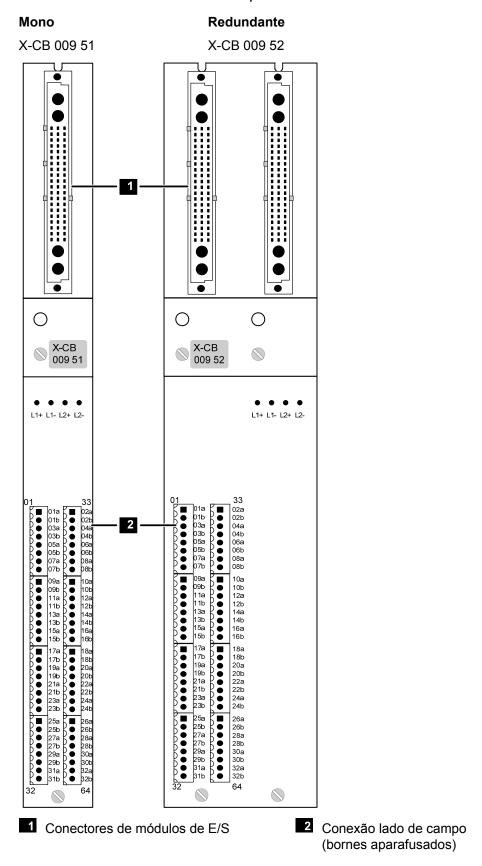


Figura 6: Connector Boards com bornes aparafusados

HI 801 271 P Rev. 4.00 Página 21 de 52

3.6.4 Atribuição de bornes de Connector Boards com bornes aparafusados

Nº de pino	Denominação	Sinal	Nº de pino	Denominação	Sinal
1	01a	DO1+	1	02a	DO2+
2	01b	DO1-	2	02b	DO2-
3	03a	DO3+	3	04a	DO4+
4	03b	DO3-	4	04b	DO4-
5	05a	DO5+	5	06a	DO6+
6	05b	DO5-	6	06b	DO6-
7	07a	DO7+	7	08a	DO8+
8	07b	DO7-	8	08b	DO8-
Nº de pino	Denominação	Sinal	Nº de pino	Denominação	Sinal
1	09a	DO9+	1	10a	DO10+
2	09b	DO9-	2	10b	DO10-
3	11a	DO11+	3	12a	DO12+
4	11b	DO11+	4	12b	DO12-
5	13a	DO13+	5	14a	DO14+
6	13b	DO13-	6	14b	DO14-
7	15a	DO15+	7	16a	DO16+
8	15b	DO15-	8	16b	DO16-
Nº de pino	Denominação	Sinal	Nº de pino	Denominação	Sinal
1	Denominação 17a	Sinal DO17+	Nº de pino	Denominação 18a	Sinal DO18+
•			•		
1	17a	DO17+	1	18a	DO18+
1 2	17a 17b	DO17+ DO17-	1 2	18a 18b	DO18+ DO18-
1 2 3	17a 17b 19a	DO17+ DO17- DO19+	1 2 3	18a 18b 20a	DO18+ DO18- DO20+
1 2 3 4	17a 17b 19a 19b	DO17+ DO17- DO19+ DO19-	1 2 3 4	18a 18b 20a 20b	DO18+ DO18- DO20+ DO20-
1 2 3 4 5	17a 17b 19a 19b 21a	DO17+ DO17- DO19+ DO19- DO21+	1 2 3 4 5	18a 18b 20a 20b 22a	DO18+ DO18- DO20+ DO20- DO22+
1 2 3 4 5 6	17a 17b 19a 19b 21a 21b	DO17+ DO17- DO19+ DO19- DO21+ DO21-	1 2 3 4 5 6	18a 18b 20a 20b 22a 22b	DO18+ DO18- DO20+ DO20- DO22+ DO22-
1 2 3 4 5 6 7	17a 17b 19a 19b 21a 21b 23a	DO17+ DO17- DO19+ DO19- DO21+ DO21- DO23+	1 2 3 4 5 6 7	18a 18b 20a 20b 22a 22b 24a	DO18+ DO18- DO20+ DO20- DO22+ DO22- DO24+
1 2 3 4 5 6 7 8 N° de pino 1	17a 17b 19a 19b 21a 21b 23a 23b	DO17+ DO17- DO19+ DO19- DO21+ DO21- DO23+ DO23-	1 2 3 4 5 6 7 8	18a 18b 20a 20b 22a 22b 24a 24b	DO18+ DO18- DO20+ DO20- DO22+ DO22- DO24+ DO24-
1 2 3 4 5 6 7 8 N° de pino 1 2	17a 17b 19a 19b 21a 21b 23a 23b Denominação	DO17+ DO17- DO19+ DO19- DO21+ DO21- DO23+ DO23- Sinal	1 2 3 4 5 6 7 8 N° de pino	18a 18b 20a 20b 22a 22b 24a 24b Denominação	DO18+ DO18- DO20+ DO20- DO22+ DO22- DO24+ DO24- Sinal
1 2 3 4 5 6 7 8 N° de pino 1	17a 17b 19a 19b 21a 21b 23a 23b Denominação 25a	DO17+ DO17- DO19+ DO19- DO21+ DO21- DO23+ DO23- Sinal DO25+	1 2 3 4 5 6 7 8 N° de pino 1	18a 18b 20a 20b 22a 22b 24a 24b Denominação 26a	DO18+ DO18- DO20+ DO20- DO22+ DO22- DO24+ DO24- Sinal DO26+
1 2 3 4 5 6 7 8 N° de pino 1 2 3	17a 17b 19a 19b 21a 21b 23a 23b Denominação 25a 25b	DO17+ DO17- DO19+ DO19- DO21+ DO21- DO23- Sinal DO25+ DO25-	1 2 3 4 5 6 7 8 N° de pino 1 2	18a 18b 20a 20b 22a 22b 24a 24b Denominação 26a 26b	DO18+ DO18- DO20+ DO20- DO22+ DO22- DO24+ DO24- Sinal DO26+ DO26-
1 2 3 4 5 6 7 8 N° de pino 1 2 3	17a 17b 19a 19b 21a 21b 23a 23b Denominação 25a 25b 27a	DO17+ DO17- DO19+ DO19- DO21+ DO21- DO23+ DO23- Sinal DO25+ DO25- DO27+	1 2 3 4 5 6 7 8 N° de pino 1 2 3	18a 18b 20a 20b 22a 22b 24a 24b Denominação 26a 26b 28a	DO18+ DO18- DO20+ DO20- DO22+ DO22- DO24+ DO24- Sinal DO26+ DO26- DO28+
1 2 3 4 5 6 7 8 N° de pino 1 2 3	17a 17b 19a 19b 21a 21b 23a 23b Denominação 25a 25b 27a 27b	DO17+ DO17- DO19+ DO19- DO21+ DO21- DO23- Sinal DO25+ DO25- DO27+ DO27-	1 2 3 4 5 6 7 8 N° de pino 1 2 3	18a 18b 20a 20b 22a 22b 24a 24b Denominação 26a 26b 28a 28b	DO18+ DO18- DO20+ DO20- DO22+ DO22- DO24+ DO24- Sinal DO26+ DO26- DO28+ DO28-
1 2 3 4 5 6 7 8 N° de pino 1 2 3 4 5	17a 17b 19a 19b 21a 21b 23a 23b Denominação 25a 25b 27a 27b 29a	DO17+ DO17- DO19+ DO19- DO21+ DO21- DO23- Sinal DO25+ DO25- DO27+ DO27- DO29+	1 2 3 4 5 6 7 8 N° de pino 1 2 3 4 5	18a 18b 20a 20b 22a 22b 24a 24b Denominação 26a 26b 28a 28b 30a	DO18+ DO18- DO20+ DO20- DO22+ DO22- DO24+ DO24- Sinal DO26+ DO26- DO28+ DO28- DO30+

Tabela 11: Atribuição de bornes de Connector Boards com bornes aparafusados

Página 22 de 52 HI 801 271 P Rev. 4.00

A ligação do lado de campo ocorre com conectores de bornes que são encaixados nas réguas de pinos da Connector Board.

Os conectores de bornes possuem as seguintes características:

Ligação lado de campo					
Conector de bornes	8 un., 8 pinos				
Seção transversal do condutor	0,21,5 mm ² (unifilar) 0,21,5 mm ² (fio fino) 0,21,5 mm ² (com terminal tubular)				
Comprimento de decapagem	6 mm				
Chave de fenda	Fenda 0,4 x 2,5 mm				
Binário de aperto	0,20,25 Nm				

Tabela 12: Características dos conectores de bornes

HI 801 271 P Rev. 4.00 Página 23 de 52

3.6.5 Connector Boards com conector de cabo

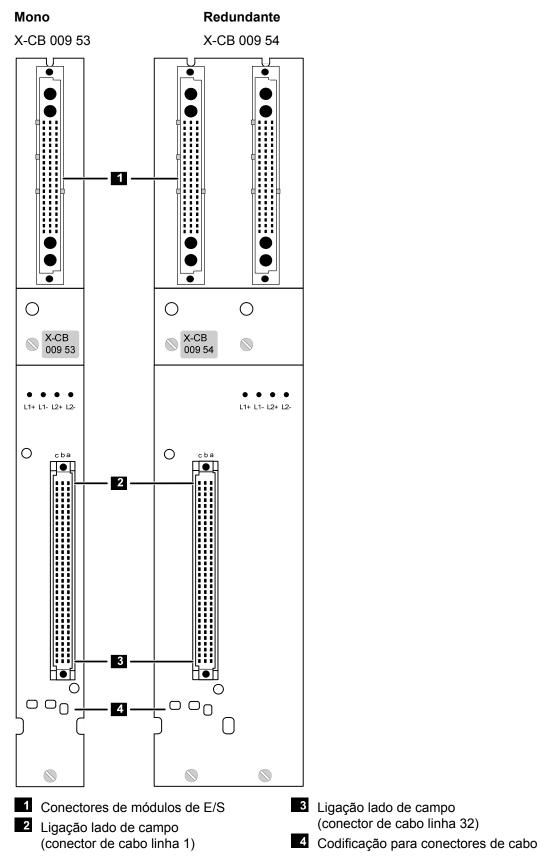


Figura 7: Connector Boards com conector de cabo

Página 24 de 52 HI 801 271 P Rev. 4.00

3.6.6 Atribuição de conectores de Connector Boards com conector de cabo Para estas Connector Boards, a HIMA disponibiliza cabos de sistema pré-confeccionados, veja Capítulo 3.7. Os conectores de cabo e as Connector Boards são codificados.

Atribuição de conectores!

A seguinte tabela descreve a atribuição de pino dos conectores do cabo de sistema.

Identificação de fios em semelhança à DIN 47100:

Linha	С			b		а
LIIIIIa	Sinal	Cor	Sinal	Cor	Sinal	Cor
1	DO32+	rosa-marrom 1)	DO32-	branco-rosa 1)	reservado	marrom- vermelho ²⁾
2	DO31+	cinza-marrom 1)	DO31-	branco-cinza 1)	reservado	branco- vermelho ²⁾
3	DO30+	amarelo-marrom 1)	DO30-	branco-amarelo 1)	reservado	marrom-azul 2)
4	DO29+	marrom-verde 1)	DO29-	branco-verde 1)	reservado	branco-azul 2)
5	DO28+	vermelho-azul 1)	DO28-	cinza-rosa 1)		
6	DO27+	violeta 1)	DO27-	preto 1)		
7	DO26+	vermelho 1)	DO26-	azul 1)		
8	DO25+	rosa 1)	DO25-	cinza 1)		
9	DO24+	amarelo 1)	DO24-	verde 1)		
10	DO23+	marrom 1)	DO23-	branco 1)		
11	DO22+	vermelho-preto	DO22-	azul-preto		
12	DO21+	rosa-preto	DO21-	cinza-preto		
13	DO20+	rosa-vermelho	DO20-	cinza-vermelho		
14	DO19+	rosa-azul	DO19-	cinza-azul		
15	DO18+	amarelo-preto	DO18-	verde-preto		
16	DO17+	amarelo-vermelho	DO17-	verde-vermelho		
17	DO16+	amarelo-azul	DO16-	verde-azul		
18	DO15+	amarelo-rosa	DO15-	rosa-verde		
19	DO14+	amarelo-cinza	DO14-	cinza-verde		
20	DO13+	marrom-preto	DO13-	branco-preto		
21	DO12+	marrom-vermelho	DO12-	branco-vermelho		
22	DO11+	marrom-azul	DO11-	branco-azul		
23	DO10+	rosa-marrom	DO10-	branco-rosa		
24	DO9+	cinza-marrom	DO9-	branco-cinza		
25	DO8+	amarelo-marrom	DO8-	branco-amarelo		
26	DO7+	marrom-verde	DO7-	branco-verde		
27	DO6+	vermelho-azul	DO6-	cinza-rosa		
28	DO5+	violeta	DO5-	preto		
29	DO4+	vermelho	DO4-	azul		
30	DO3+	rosa	DO3-	cinza		
31	DO2+	amarelo	DO2-	verde		_
32	DO1+	marrom	DO1-	branco		

¹⁾ Anel cor de laranja adicional no caso de repetição de cores da identificação de fios.

Tabela 13: Atribuição de conectores dos conectores de cabo do cabo de sistema

HI 801 271 P Rev. 4.00 Página 25 de 52

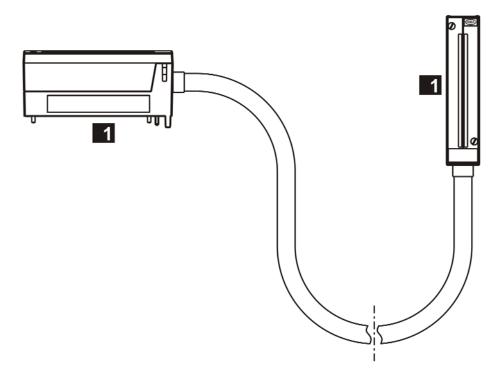
Anel cor violeta adicional na segunda repetição de cores da identificação de fios.

3.7 Cabo de sistema X-CA 006

O cabo de sistema X-CA 006 conecta as Connector Boards X-CB 009 53/54 com os Field Termination Assemblies.

Informações gerais	
Cabo	LIYY 64 x 0,34 mm ² +
	2 x 2 x 0,25 mm ²
Condutor	Fio fino
Diâmetro externo médio (d)	aprox. 17,2 mm
Raio mínimo de dobradura	
instalação fixa	5 x d
móvel	10 x d
Comportamento de combustão	Resistente a chamas e autoextintor conf. IEC 60332-1-22-2
Comprimento	830 m
Codificação de cores	Orientado na DIN 47100, veja Tabela 13.

Tabela 14: Dados de cabo



1 Conectores de cabo idênticos

Figura 8: X-CA 006 01 n

O cabo de sistema está disponível nas seguintes variantes padrão:

Cabo de sistema	Descrição	Comprimento
X-CA 006 01 8	Conectores de cabos de ambos os lados.	8 m
X-CA 006 01 15		15 m
X-CA 006 01 30		30 m

Tabela 15: Cabos de sistema disponíveis

Página 26 de 52 HI 801 271 P Rev. 4.00

3.7.1 Codificação do conector de cabo

Os conectores de cabo são equipados com três pinos de codificação. Desta forma, os conectores de cabos apenas podem ser inseridos em Connector Boards e FTAs com a respectiva codificação, veja Figura 7.

HI 801 271 P Rev. 4.00 Página 27 de 52

4 Colocação em funcionamento

Este capítulo descreve a instalação e configuração do módulo, bem como as suas variantes de ligação. Demais informações encontram-se no Manual de segurança HIMax HI 801 241 P.

4.1 Montagem

Observar os seguintes pontos durante a montagem:

- Somente operar com os componentes de ventilação correspondentes, veja Manual de sistema HI 801 242 P.
- Operação somente permitida com a Connector Board correspondente, veja Capítulo 3.6.
- O módulo inclusive suas peças de conexão deve ser configurado para alcançar no mínimo o grau de proteção IP 20 conf. EN 60529: 1991 + A1:2000.

NOTA



Danos por ligação incorreta!

Não-observância pode resultar em danos nos componentes eletrônicos.

Observar os seguintes pontos!

- Conectores e bornes do lado de campo
 - Na ligação dos conectores e bornes ao lado de campo, observar medidas adequadas de aterramento.
 - Para a ligação dos circuitos de campo às saídas digitais é permitido um cabo de par trançado não blindado.
 - Colocar a blindagem do lado do módulo no trilho de blindagem de cabos (usar borne de conexão de blindagem SK 20 ou equivalente).
 - No caso de condutores multifilares, a HIMA recomenda colocar terminais tubulares nas extremidades dos condutores. Os bornes de ligação devem ser adequados para a conexão das bitolas dos condutores utilizados.
- Uma ligação redundante das saídas deve ser realizada mediante as respectivas Connector Boards, veja Capítulos 3.6 e 4.4.

4.1.1 Ligação de saídas não utilizadas

Saídas não utilizadas podem permanecer abertas e não precisam ser terminadas. Para evitar curtos e faíscas no campo, não é permitido conectar condutores com pontas abertas do lado de campo às Connector Boards.

Página 28 de 52 HI 801 271 P Rev. 4.00

4.2 Instalação e desinstalação do módulo

Este capítulo descreve a substituição de um módulo existente ou a inserção de um módulo novo.

Ao desmontar um módulo, a Connector Board permanece no suporte básico HIMax. Isso evita fiação dispendiosa adicional nos bornes de ligação, pois todas as ligações de campo são ligadas através da Connector Board do módulo.

4.2.1 Montagem de uma Connector Board

Ferramentas e meios auxiliares

- Chave de fenda, fenda 0,8 x 4,0 mm
- Connector Board compatível

Montar a Connector Board:

- 1. Inserir a Connector Board com a ranhura para cima no trilho guia (veja a este respeito o desenho na continuação). Engatar a ranhura no pino do trilho guia.
- 2. Apoiar a Connector Board sobre o trilho de blindagem de cabo.
- 3. Aparafusar ao suporte básico mediante os dois parafusos a prova de perda. Primeiramente inserir o parafuso inferior, depois o superior.

Desmontar a Connector Board:

- 1. Desparafusar do suporte básico os dois parafusos a prova de perda.
- 2. Levantar a Connector Board do trilho de blindagem de cabo na parte inferior.
- 3. Puxar a Connector Board para fora do trilho guia.

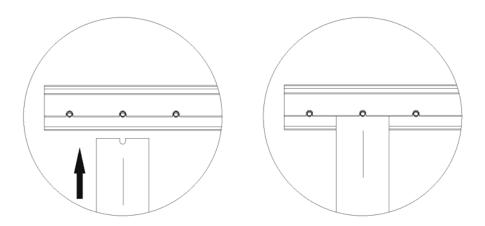


Figura 9: Inserir a Connector Board

HI 801 271 P Rev. 4.00 Página 29 de 52

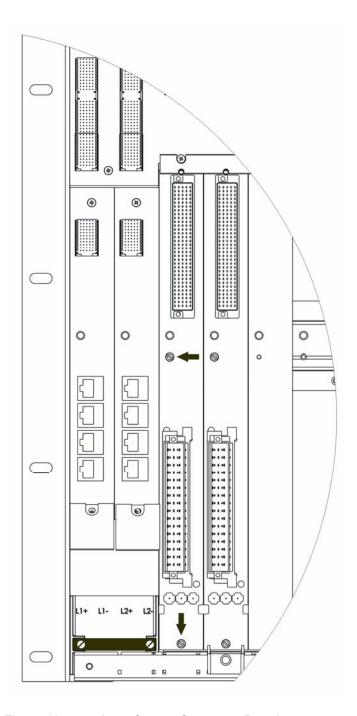


Figura 10: Aparafusar a Connector Board

Página 30 de 52 HI 801 271 P Rev. 4.00

4.2.2 Instalação e desinstalação de um módulo

Este capítulo descreve a instalação e desinstalação de um módulo HIMax. Um módulo pode ser instalado e desinstalado enquanto o sistema HIMax está em operação.

NOTA



Danos nos conectores de encaixe por emperramento! Não-observância pode resultar em danos no sistema de comando. Sempre inserir o módulo no suporte básico de forma cautelosa.

Ferramentas

- Chave de fenda, fenda 0,8 x 4,0 mm
- Chave de fenda, fenda 1,2 x 8,0 mm

Instalação

- 1. Abrir a chapa de cobertura do inserto do ventilador:
 - ☑ Colocar as travas para a posição open aberta
 - ☑ Dobrar a chapa de cobertura para cima e inserir no inserto do ventilador
- 2. Inserir o módulo na parte superior no perfil de encaixe, veja 1.
- 3. Girar o módulo do lado inferior para dentro do suporte básico e engatar com leve pressão, veja 2.
- 4. Aparafusar o módulo, veja 3.
- 5. Puxar a chapa de cobertura do ventilador para fora e dobrar para baixo.
- 6. Travar a chapa de cobertura.

Desinstalação

- 1. Abrir a chapa de cobertura do inserto do ventilador:
 - ☑ Colocar as travas na posição open aberta
 - ☑ Dobrar a chapa de cobertura para cima e inserir no inserto do ventilador
- 2. Soltar o parafuso, veja 3.
- 3. Girar o módulo do lado inferior para fora do suporte básico e empurrar com leve pressão para cima, veja 2 e 1.
- 4. Puxar a chapa de cobertura do ventilador para fora e dobrar para baixo.
- 5. Travar a chapa de cobertura.

HI 801 271 P Rev. 4.00 Página 31 de 52

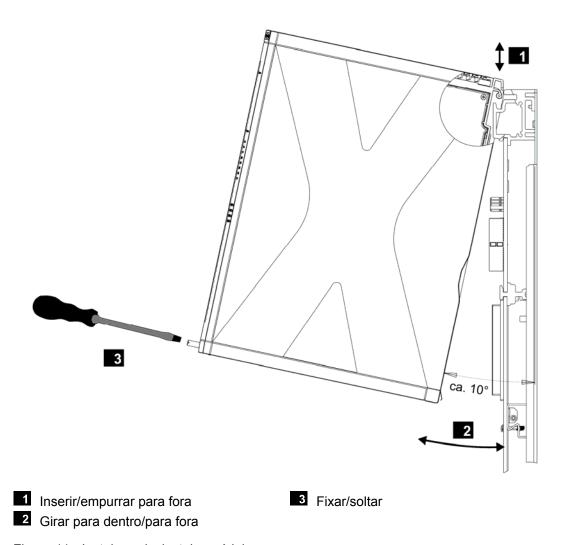


Figura 11: Instalar e desinstalar módulo

Abrir a chapa de cobertura do inserto do ventilador apenas brevemente durante a operação do sistema HIMax (< 10 min), pois isso prejudica a convecção forçada de ar.

Página 32 de 52 HI 801 271 P Rev. 4.00

4.3 Configuração do módulo no SILworX

O módulo é configurado no Hardware Editor da ferramenta de programação SILworX.

Observar os seguintes pontos durante a configuração:

- Para o diagnóstico do módulo e dos canais, é possível avaliar adicionalmente ao valor de medição todos os parâmetros de sistema no programa de aplicação. Informações mais detalhadas sobre os parâmetros de sistema podem ser encontradas nas tabelas a partir do Capítulo 4.3.1.
- Se um grupo de redundância for criado, a configuração do grupo de redundância ocorre nos seus registros. Os registros do grupo de redundância divergem dos registros dos módulos individuais, veja as seguintes tabelas.

Para a avaliação dos parâmetros de sistema no programa de aplicação, devem ser atribuídas variáveis globais aos parâmetros de sistema. Executar este passo no Hardware Editor, na visualização de detalhe do módulo.

As seguintes tabelas contêm os parâmetros de sistema do módulo na mesma ordem como no Hardware Editor.

DICA

Para a conversão dos valores hexadecimais em sequências de Bits é útil, p. ex., a calculadora do Windows[®], na visão **científico**.

HI 801 271 P Rev. 4.00 Página 33 de 52

4.3.1 O registro Module

O registro **Module** contém os seguintes parâmetros de sistema do módulo.

Nome R		R/W	Descrição		
Estes status e parâmetros são inte		troduzid	los diretamente no Hardware Editor.		
Name W		W	Nome do módulo		
Spare Module		W	Ativado: Módulo do grupo de redundância ausente no suporte básico não é avaliado como erro. Desativado: Módulo do grupo de redundância ausente no suporte básico é avaliado como erro. Ajuste padrão: Desativado Apenas é exibido no registro do grupo de redundância!		
Noise Blanking		W	Permitir supressão de avarias pelo módulo processador (Ativado/Desativado). Ajuste padrão: Ativado Respostas de status são suprimidas até o tempo de segurança. O último valor de processo válido permanece para o programa de aplicação.		
Nome	Tipo de dados	R/W	Descrição		
Os seguintes status de aplicação.		s poden	n ser atribuídos a variáveis globais e usados no programa		
Module OK	BOOL	R	TRUE: Operação Mono: sem erros de módulo. Operação de redundância: no mínimo um dos módulos redundantes não está com erro de módulo (lógica OU). FALSE: Erro de módulo Erro de canal de um canal (sem erros externos) Módulo não está colocado. Observar parâmetro Module-Status!		
Module Status	DWORD	R	Status do módulo Codificação Descrição 0x00000001 Erro do módulo 1) 0x00000002 Limiar de temperatura 1 ultrapassado 0x00000004 Limiar de temperatura 2 ultrapassado 0x00000008 Valor de temperatura com erro 0x00000010 Tensão L1+ com erro 0x00000020 Tensão L2+ com erro 0x00000040 Tensões internas com erro 0x80000000 Sem conexão ao módulo 1) 1) Estes erros possuem efeito sobre o status Module OK e não precisam ser avaliados especificamente no programa de aplicação.		
Timestamp [µs]	DWORD	R	Fração de microssegundos do carimbo de tempo		
Timestamp [s] DWORD R		R	Momento da medição das saídas digitais Fração de segundos do carimbo de tempo Momento da medição das saídas digitais		

Tabela 16: Registro Module no Hardware Editor

Página 34 de 52 HI 801 271 P Rev. 4.00

4.3.2 O registro I/O Submodule DO32_51

O registro I/O Submodule DO32 51 contém os seguintes parâmetros de sistema.

Nome		R/W	Descrição			
Estes status e parâmetros são introduzidos diretamente no Hardware Editor.						
Name		W	Nome do módulo, não pode ser alterado			
Nome Tipo de dados		R/W	Descrição			
Os seguintes status e pa de aplicação.	arâmetros po	odem ser	atribuídos a variáveis globais e usados no programa			
Background Test Error	BOOL	R	TRUE: Teste de fundo com erro FALSE: Teste de fundo sem erro			
Diagnostic Request	DINT	W	Para solicitar um valor diagnóstico, deve ser transmitida ao módulo a respectiva ID (codificação veja Capítulo 4.3.5) pelo parâmetro <i>Diagnostic Request</i> .			
Diagnostic Response	DINT	R	Logo que a <i>Diagnostic Response</i> retornar a ID (codificação veja Capítulo 4.3.5) da <i>Diagnostic Request</i> , o <i>Diagnostic Status</i> contém o valor de diagnóstico solicitado.			
Diagnostic Status	DWORD	R	O valor de diagnóstico solicitado conforme Diagnostic Response. No programa de aplicação, é possível avaliar as IDs da Diagnostic Status e da Diagnostic Response. Só quando ambas tiverem a mesma ID, o Diagnostic Status irá conter o valor de diagnóstico solicitado.			
Restart on Error	BOOL	W	Cada módulo de E/S que estiver permanentemente desligado devido a erros, pode ser reconduzido ao estado RUN com ajuda do parâmetro <i>Restart on Error</i> . Para tal, colocar o parâmetro <i>Restart on Error</i> de FALSE para TRUE. O módulo de E/S executa um autoteste completo e apenas assume o status RUN se nenhum erro foi detectado. Ajuste padrão: FALSE			
Submodule OK	BOOL	R	TRUE: Sem erros de submódulo Sem erros de canal FALSE: Erros de submódulo Erros de canal de um canal (também erros externos)			
Submodule Status	DWORD	R	Status do submódulo codificado por Bits (codificação, veja Capítulo 4.3.4)			

Tabela 17: Registro I/O Submodule DO32_51 no Hardware Editor

HI 801 271 P Rev. 4.00 Página 35 de 52

4.3.3 O registro I/O Submodule DO32_51: Channels

O registro **I/O Submodule DI32_51: Channels** contém os seguintes parâmetros de sistema para cada saída digital.

É possível atribuir variáveis globais aos parâmetros de sistema com -> e usar as mesmas no programa de aplicação. Os valores sem -> devem ser introduzidos diretamente.

Nome	Tipo de dados	R/W	Descrição
Channel no.		R	Número de canal, definição fixa
Channel Value [BOOL] ->	BOOL	R	Valor binário conf. níveis de comutação LOW (dig) e HIGH (dig). TRUE: Canal ligado FALSE: Canal desligado
-> Channel OK	BOOL	R	TRUE: Canal sem erros O valor de canal é válido FALSE: Canal com erros Canal desligado
Redund.	BOOL	W	Requisito: Um módulo redundante deve ter sido criado. Ativado: Ativar a redundância de canal para este canal Desativado: Desativar a redundância de canal para este canal Ajuste padrão: Desativado

Tabela 18: I/O Submodule DO32_51: Canais no Hardware Editor

Página 36 de 52 HI 801 271 P Rev. 4.00

4.3.4 Submodule Status [DWORD]

Codificação da variável Submodule Status:

Codificação	Descrição
0x0000001	Erros da unidade de hardware (submódulo)
0x00000002	Reset de um barramento de E/S
0x00000004	Erro durante a configuração do hardware
0x00000008	Erro durante a verificação dos coeficientes
0x0000010	Primeiro limiar de temperatura ultrapassado (temperatura de alerta)
0x00000020	Segundo limiar de temperatura ultrapassado (temperatura limite)
0x00000040	Sobrecorrente, módulo desligado
0x00000080	Reset da supervisão CS (chip select)
0x04000000	Supervisão de tensão L1+: Tensão LOW com erro
0x10000000	Supervisão de tensão L2+: Tensão LOW com erro.
0x20000000	Supervisão da tensão AGND com erro

Tabela 19: Submodule Status [DWORD]

HI 801 271 P Rev. 4.00 Página 37 de 52

4.3.5 Diagnostic Status [DWORD] Codificação Diagnostic Status.

ID	Descrição		
0	Valores de diagnóstico (1001032) são exibidos sequencialmente.		
100	Estado de temperatura codificado por Bit		
	0 = normal		
	Bit0 = 1 : Limiar de temperatura 1 ultrapassado		
	Bit1 = 1 : Limiar de temperatura 2 ultrapassado		
	Bit2 = 1 : Medição de temperatura com erro		
101	Temperatura medida (10 000 Digit/°C)		
200	Estado de tensão codificado por Bit		
	0 = normal		
	Bit0 = 1 : L1+ (24 V) com erro		
	Bit1 = 1 : L2+ (24 V) com erro		
201	Não usado		
202			
203			
300	Subtensão com 24 V (BOOL)		
10011032	Status de canal dos canais 132		
	Codificação	Descrição	
	0x0001	Ocorreram erros da unidade de hardware (submódulo)	
	0x0002	Erro de canal devido a erro interno	
	0x0004	Sobrecorrente, canal desligado	

Tabela 20: Diagnostic Information [DWORD]

Página 38 de 52 HI 801 271 P Rev. 4.00

4.4 Variantes de ligação

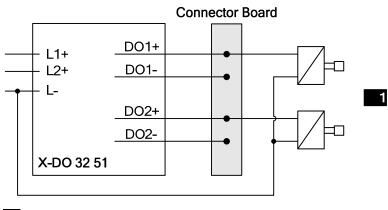
Este capítulo descreve a ligação técnica correta do módulo. As seguintes variantes de ligação são permitidas.

A ligação das saídas ocorre mediante Connector Boards. Para a ligação redundante, há Connector Boards especiais à disposição, veja Capítulo 3.6.

Na ligação das cargas às saídas, observar os seguintes pontos:

- Na ligação de cargas indutiva, um circuito de proteção (diodo de roda livre, varístor ou semelhante) é necessário.
- É permitida a ligação de cabos de par trançado não blindados.
- Não é permitida a junção de condutores de massa das saídas.

4.4.1 Ligação unipolar de atuadores



1 Atuadores

Figura 12: Ligação unipolar de amplificadores e atuadores

4.4.2 Ligação bipolar de atuadores

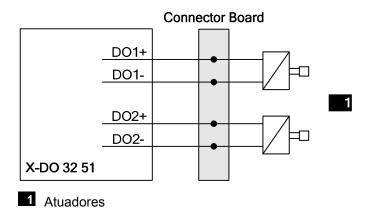


Figura 13: Ligação bipolar de atuadores

HI 801 271 P Rev. 4.00 Página 39 de 52

4.4.3 Ligação redundante de atuadores

DO1+ DO1-DO2+ DO2-X-DO 32 51 DO2+ DO2-X-DO 32 51

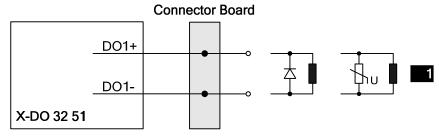
1 Atuadores

Figura 14: Ligação redundante de atuadores

 $\boldsymbol{\dot{1}}$ — A ligação acima apenas é permitida se ambos os canais possuírem o mesmo número de canal.

4.4.4 Ligação de cargas indutivas

Na ligação de cargas indutiva, um circuito de proteção (diodo de roda livre, varístor ou semelhante) deve ser ligado em paralelo à carga.



1 Cargas indutivas com circuitos de proteção

Figura 15: Ligação de cargas indutivas

Página 40 de 52 HI 801 271 P Rev. 4.00

4.4.5 Ligação de atuadores via Field Termination Assembly

A ligação de atuadores via Field Termination Assembly X-FTA 002 01 ocorre como representado na Figura 16. Para informações mais detalhadas, veja o Manual X-FTA 002 01 HI 801 275 P.

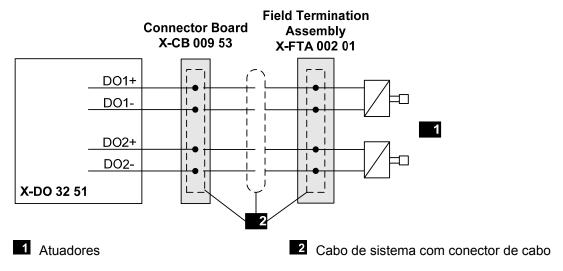


Figura 16: Ligação de atuadores via Field Termination Assembly

HI 801 271 P Rev. 4.00 Página 41 de 52

5 Operação X-DO 32 51

5 Operação

O módulo é operado num suporte básico HIMax e dispensa supervisão especial.

5.1 Operação

A operação no módulo em si não está prevista.

A operação, p. ex., Forcing das saídas, ocorre via PADT. Detalhes sobre isso encontram-se na documentação do SILworX.

5.2 Diagnóstico

O estado do módulo é indicado pelos LEDs do lado frontal do módulo, veja Capítulo 3.4.2.

O histórico de diagnóstico do módulo pode ser lido adicionalmente com a ferramenta de programação SILworX. Nos Capítulos 4.3.4 e 4.3.5 são descritas as mensagens de diagnóstico mais importantes do módulo.

Se um módulo é colocado em um suporte básico, o mesmo gera durante a inicialização mensagens diagnósticas que indicam disfunções ou valores de tensão incorretos. Estas mensagens apenas indicam uma falha do módulo se ocorrerem após a transição para a operação de sistema.

Página 42 de 52 HI 801 271 P Rev. 4.00

6 Manutenção preventiva

Módulos defeituosos devem ser substituídos por módulos intactos do mesmo tipo ou de um tipo de substituição autorizado.

A reparação do módulo apenas pode ser efetuada pelo fabricante.

Para substituir módulos devem ser observados os requisitos do Manual do sistema HI 801 242 P e do Manual de segurança HI 801 241 P.

6.1 Medidas de manutenção preventiva

6.1.1 Carregar o sistema operacional

No contexto da melhora de produtos, a HIMA continua desenvolvendo o sistema operacional do módulo. A HIMA recomenda aproveitar paradas planejadas do sistema para carregar a versão atualizada do sistema operacional para os módulos.

O carregamento do sistema operacional é descrito no Manual de sistema ou na ajuda Online. Para carregar o sistema operacional, o módulo precisa estar no estado parado STOP.

A versão atual do do módulo encontra-se no Control Panel do SILworX. A placa de identificação mostra a versão no momento do fornecimento, veja Capítulo 3.3.

6.1.2 Repetição da verificação

Módulos HIMax devem ser submetidos a uma repetição da verificação em intervalos de 10 anos. Para informações mais detalhadas, veja o Manual de segurança HI 801 241 P.

HI 801 271 P Rev. 4.00 Página 43 de 52

7 Colocação fora de serviço

Puxar o módulo para fora do suporte básico para colocar fora de serviço. Detalhes sobre isso no Capítulo *Instalação e desinstalação do módulo*.

Página 44 de 52 HI 801 271 P Rev. 4.00

X-DO 32 51 8 Transporte

8 Transporte

Para a proteção contra danos mecânicos, os componentes HIMax devem ser transportados nas embalagens.

Sempre armazenar componentes HIMax nas embalagens originais dos produtos. As mesmas servem ao mesmo tempo à proteção contra ESD. A embalagem do produto sozinha não é suficiente para o transporte.

HI 801 271 P Rev. 4.00 Página 45 de 52

9 Eliminação X-DO 32 51

9 Eliminação

Clientes industriais assumem a responsabilidade pelo hardware HIMax colocado fora de funcionamento. Sob solicitação é possível firmar um acordo de descarte com a HIMA.

Encaminhar todos os materiais a uma eliminação correta em relação ao meio-ambiente.

Página 46 de 52 HI 801 271 P Rev. 4.00

X-DO 32 51 Anexo

Anexo

Glossário

Conocito	Descriçõe
Conceito	Descrição
ARP	Address Resolution Protocol: Protocolo de rede para a atribuição de endereços de rede a endereços de hardware
Al	Analog Input: Entrada analógica
Connector Board	Placa de conexão para o módulo HIMax
COM	Módulo de comunicação
CRC	Cyclic Redundancy Check: Soma de verificação
DI	Digital Input: Entrada digital
DO	Digital Output: Saída digital
CEM	Compatibilidade eletromagnética
EN	Normas européias
ESD	ElectroStatic Discharge: descarga eletrostática
FB	Fieldbus: barramento de campo
FBS	Funktionsbausteinsprache: linguagem de bloco funcional
FTT	Fault tolerance time: tempo de tolerância de falhas
ICMP	Internet Control Message Protocol: Protocolo de rede para mensagens de status e de falhas
IEC	Normas internacionais para eletrotécnica
Endereço MAC	Endereço de hardware de uma conexão de rede (Media Access Control)
PADT	Programming and Debugging Tool (conforme IEC 61131-3), PC com SILworX
PE	Terra de proteção
PELV	
	Protective Extra Low Voltage: Extra baixa tensão funcional com separação segura
PES	Programable Electronic System: Sistema eletrônico programável
PFD	Probability of Failure on Demand: Probabilidade de uma falha ao demandar uma função de segurança
PFH	Probability of Failure per Hour: Probabilidade de uma falha perigosa por hora
R	Read: Ler
Rack-ID	Identificação de um suporte básico (número)
Livre de efeitos	Dois circuitos de entrada estão ligados à mesma fonte (p. ex., transmissor).
de retro-	Uma ligação de entrada é chamada de "livre de efeitos de retroalimentação"
alimentação	se ela não interferir com os sinais de uma outra ligação de entrada.
R/W	Read/Write: Ler/Escrever
SB	Systembus: (módulo do) barramento de sistema
SELV	Safety Extra Low Voltage: Tensão extra baixa de proteção
SFF	Safe Failure Fraction: Fração de falhas que podem ser controladas com segurança
SIL	Safety Integrity Level (conf. IEC 61508)
SILworX	Ferramenta de programação para HIMax
SNTP	Simple Network Time Protocol (RFC 1769)
SRS	System.Rack.Slot Endereçamento de um módulo
SW	Software
TMO	Timeout
TMR	Triple Module Redundancy: módulos com tríplice redundância
W	Write
W _S	Valor limite do componente total de corrente alternada
Watchdog (WD)	Supervisão de tempo para módulos ou programas. O ultrapassar o tempo
WDZ	do Watchdog, o módulo ou programa entre em parada por erro.
WDZ	Tempo de Watchdog

HI 801 271 P Rev. 4.00 Página 47 de 52

Anexo X-DO 32 51

Lista de f	figuras	
Figura 1:	Placa de identificação, como exemplo	11
Figura 2:	Diagrama de blocos	13
Figura 3:	Indicador	14
Figura 4:	Vistas	17
Figura 5:	Exemplo de uma codificação	20
Figura 6:	Connector Boards com bornes aparafusados	21
Figura 7:	Connector Boards com conector de cabo	24
Figura 8:	X-CA 006 01 n	26
Figura 9:	Inserir a Connector Board	29
Figura 10:	Aparafusar a Connector Board	30
Figura 11:	Instalar e desinstalar módulo	32
Figura 12:	Ligação unipolar de amplificadores e atuadores	39
Figura 13:	Ligação bipolar de atuadores	39
Figura 14:	Ligação redundante de atuadores	40
Figura 15:	Ligação de cargas indutivas	40
Figura 16:	Ligação de atuadores via Field Termination Assembly	41

Página 48 de 52 HI 801 271 P Rev. 4.00

X-DO 32 51 Anexo

Lista de tabelas				
Tabela 1:	Manuais adicionalmente em vigor	5		
Tabela 2:	Requisitos de ambiente	8		
Tabela 3:	Frequências de piscar dos diodos luminosos	15		
Tabela 4:	Indicador de status do módulo	15		
Tabela 5:	Indicador de barramento de sistema	16		
Tabela 6:	Diodos luminosos do indicador de E/S	16		
Tabela 7:	Dados do produto	17		
Tabela 8:	Dados das saídas digitais	18		
Tabela 9:	Connector Boards disponíveis	19		
Tabela 10:	Posição das cunhas de codificação	20		
Tabela 11:	Atribuição de bornes de Connector Boards com bornes aparafusados	22		
Tabela 12:	Características dos conectores de bornes	23		
Tabela 13:	Atribuição de conectores dos conectores de cabo do cabo de sistema	25		
Tabela 14:	Dados de cabo	26		
Tabela 15:	Cabos de sistema disponíveis	26		
Tabela 16:	Registro Module no Hardware Editor	34		
Tabela 17:	Registro I/O Submodule DO32_51 no Hardware Editor	35		
Tabela 18:	I/O Submodule DO32_51: Canais no Hardware Editor	36		
Tabela 19:	Submodule Status [DWORD]	37		
Tabela 20:	Diagnostic Information [DWORD]	38		

HI 801 271 P Rev. 4.00 Página 49 de 52

Anexo X-DO 32 51

Índice remissivo

Connector Board	Diagrama de blocos13
Com bornes aparafusados21	Função de segurança11
Com conector de cabo24	Indicador de status do módulo15
Diagnóstico	
Indicador de barramento de sistema16	
Indicador de E/S16	

Página 50 de 52 HI 801 271 P Rev. 4.00

X-DO 32 51 Anexo

HI 801 271 P Rev. 4.00 Página 51 de 52



HI 801 271 P © 2011 HIMA Paul Hildebrandt GmbH HIMax e SILworX são marcas registradas da: HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Albert-Bassermann-Str. 28 68782 Brühl, Alemanha Tel. +49 6202 709-0 Fax +49 6202 709-107 HIMax-info@hima.com www.hima.com



